

Freiberger Compound Materials GmbH

Prozessingenieur CMP (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Bereichs Technology Final Wafering (TFW) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als **Prozessingenieur CMP (m/w/d)**.

Die Aufgabe:

- Systematische, statistische Prozessanalyse im Bereich Chemisch-mechanisches Polieren
- Prozessoptimierung und -entwicklung der Einzelprozesse
- Transfer von Entwicklungsergebnissen in Produktionsprozesse
- Mitarbeit in F&E- und Investitions-Projekten
- Erarbeitung von Vorschlägen und Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen

Die Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Universität / Fachhochschule) in Chemie, Physik, Materialwissenschaften oder einem anderen naturwissenschaftlichen Grundlagenfach, Promotion von Vorteil
- Erfahrungen mit Halbleitertechnologie, insbesondere der Oberflächenbearbeitung (CMP, post CMP Clean, Wet Etch, Coat o.ä.) wünschenswert
- Anwendungsbereite Kenntnisse von C#, Visual Basic, SQL-Datenbanken oder physikalischer Modellierungssoftware von Vorteil
- Sicherer Umgang mit Office-Software und Datenauswerteprogrammen
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Nichtraucher

Unser Angebot für Sie:

Sie erwartet eine Vergütung nach Haustarifvertrag, der neben einem zusätzlichen Urlaubsgeld, einer betrieblichen Altersversorgung auch ein 13. Monatsgehalt und eine Gewinnbeteiligung beinhaltet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der frühestmöglichen Verfügbarkeit per E-Mail an: personal@freiberger.com